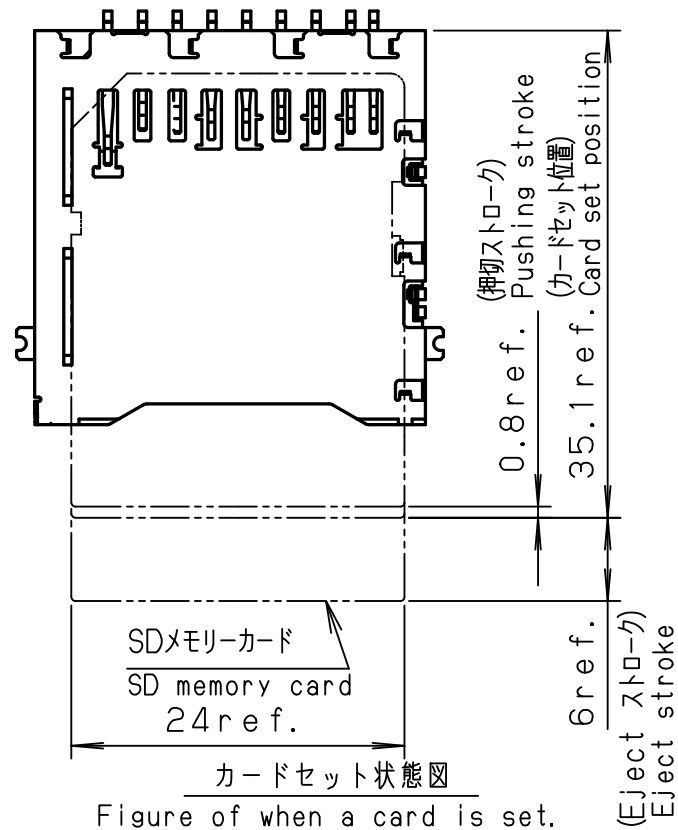


スタンドオフ寸法0.08は、プリント基板表面からソケット下面までの寸法を確保するために、プリント基板のレジスト厚み・シルク印刷等の厚み0.08mmを考慮した寸法になっています。
Standoff size 0.08 is a size in which the thickness 0.08mm such as the resist thickness and the silk prints of the PC board is considered to secure the size from the surface of the PC board to the lower side of the socket.

(信号・検知コンタクト・保持金具)
(signal/detection contact/holding parts)

端子平坦度
Terminal coplanarity

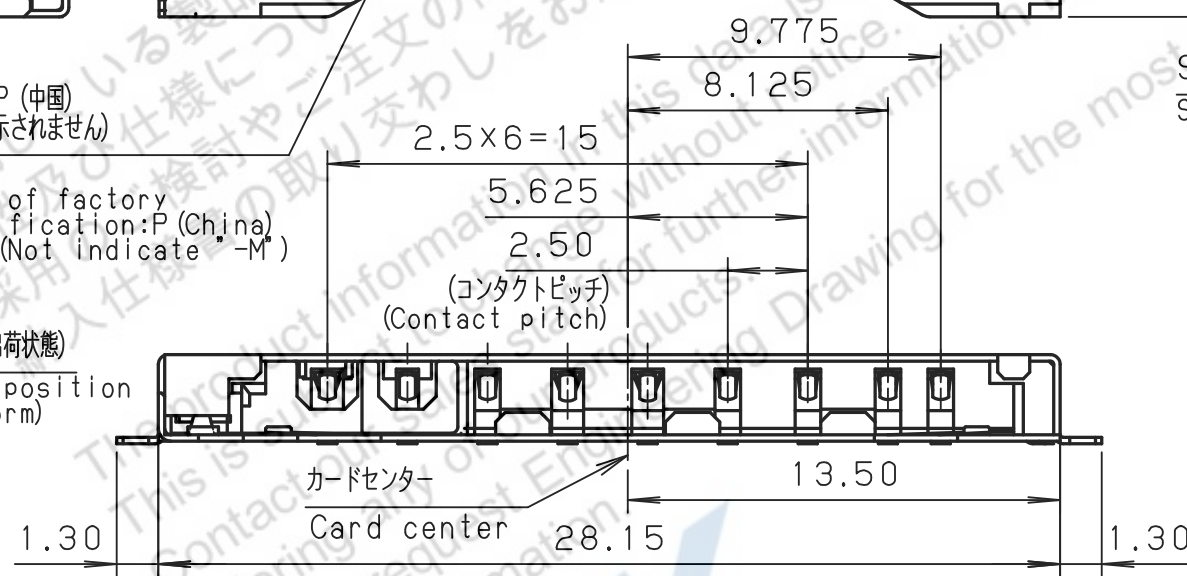
B方向
B direction



カードセット状態図
Figure of when a card is set.

カード幅のバラツキによりコンタクトがソケット側面より飛び出すことがあります。飛出し量は下記の通りです。
カード検知・書き込み防止検知コンタクト 0.20max
Contact may jumps out from socket's side face by the variation of card's width. The quantity of jumping-out is as follows. Card detection/write protect detection contact 0.20max.

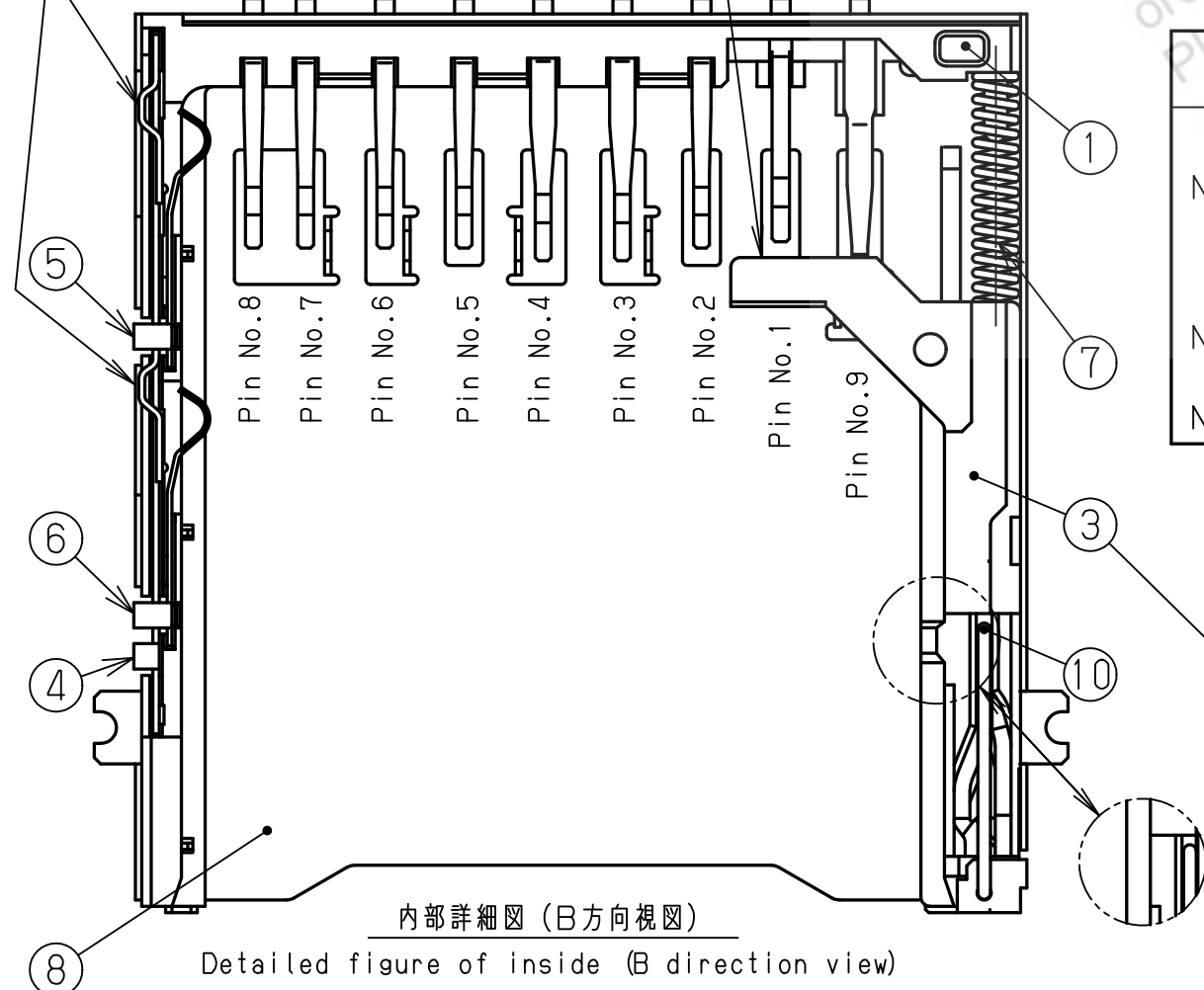
スライダロック解除状態 (出荷状態)
Slider release position (The shipment form)



回路図 Circuit	カード挿入有無 Card insertion condition	書き込み防止スイッチ Write protect switch		カード検知スイッチ Card detection switch
		書き込み不可 Impracticable to write	書き込み可 Practicable to write	
No. ⑤	未挿入時 Card not inserted	Open	Open	Open
No. ⑥	挿入時 Card inserted	Open	Close	Close
No. ④	部品番号 Component number	④ - ⑥		④ - ⑤

カード検知・書き込み防止検知スイッチによるコンタクト状態一覧表
Contact state list by a detection switch

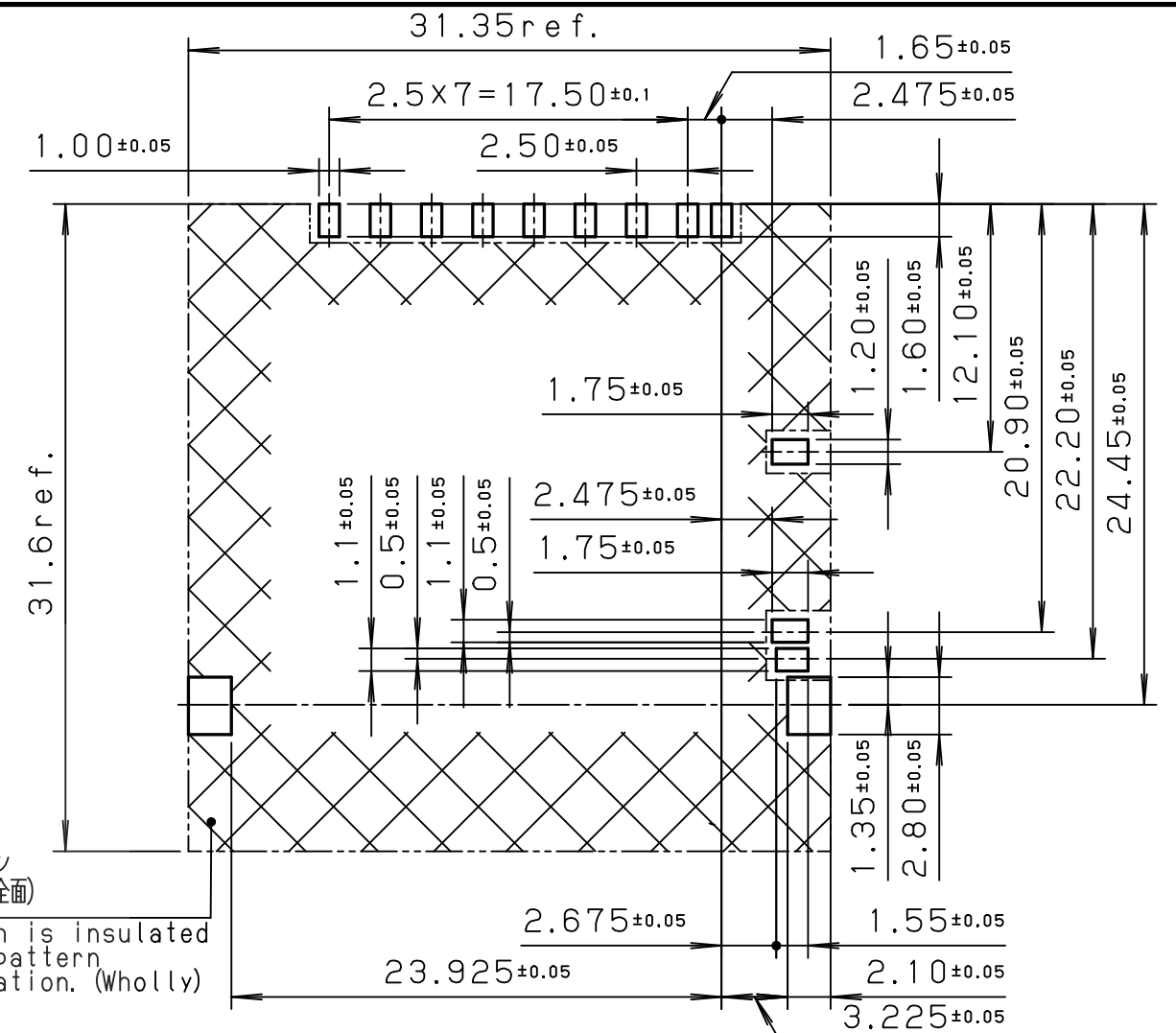
カード飛び出し防止機能有り：黒
With the function of card jump-out prevention : Black
カード飛び出し防止機能無し：ナチュラル (白)
Without the function of card jump-out prevention : Natural (white)



内部詳細図 (B方向視図)
Detailed figure of inside (B direction view)

General tolerance ± 0.2

パターン
絶縁推奨エリア (全面)
Area which is insulated with the pattern recommendation. (Wholly)



プリント基板推奨加工図 (TOP VIEW) (S=2:1)
PC board recommendation processing (Top view) (S=2:1)

10	ロックピン lock pin	ステンレス Stainless	1		
9	カバープレート Cover plate	ステンレス Stainless	1		
8	ベースシェル Base shell	ステンレス Stainless	1		
7	圧縮コイルバネ Compression coil spring	ステンレス Stainless	1		
6	NOコンタクト (WP検知) NO contact (WP detection)	銅合金 Copper alloy	1		
5	NOコンタクト (カード検知) NO contact (Card detection)	銅合金 PP tape	1		
4	COMコンタクト COM Contact	銅合金 Copper alloy	1		
3	スライダ Slider	耐熱性樹脂 Heat resistant resin	1		色:黒/ナチュラル (白) Color:Black/Natural (White)
2	コンタクト Contact	銅合金 Copper alloy	9		
1	ボディ Body	耐熱性樹脂 Heat resistant resin	1		色相:黒 Color:Black

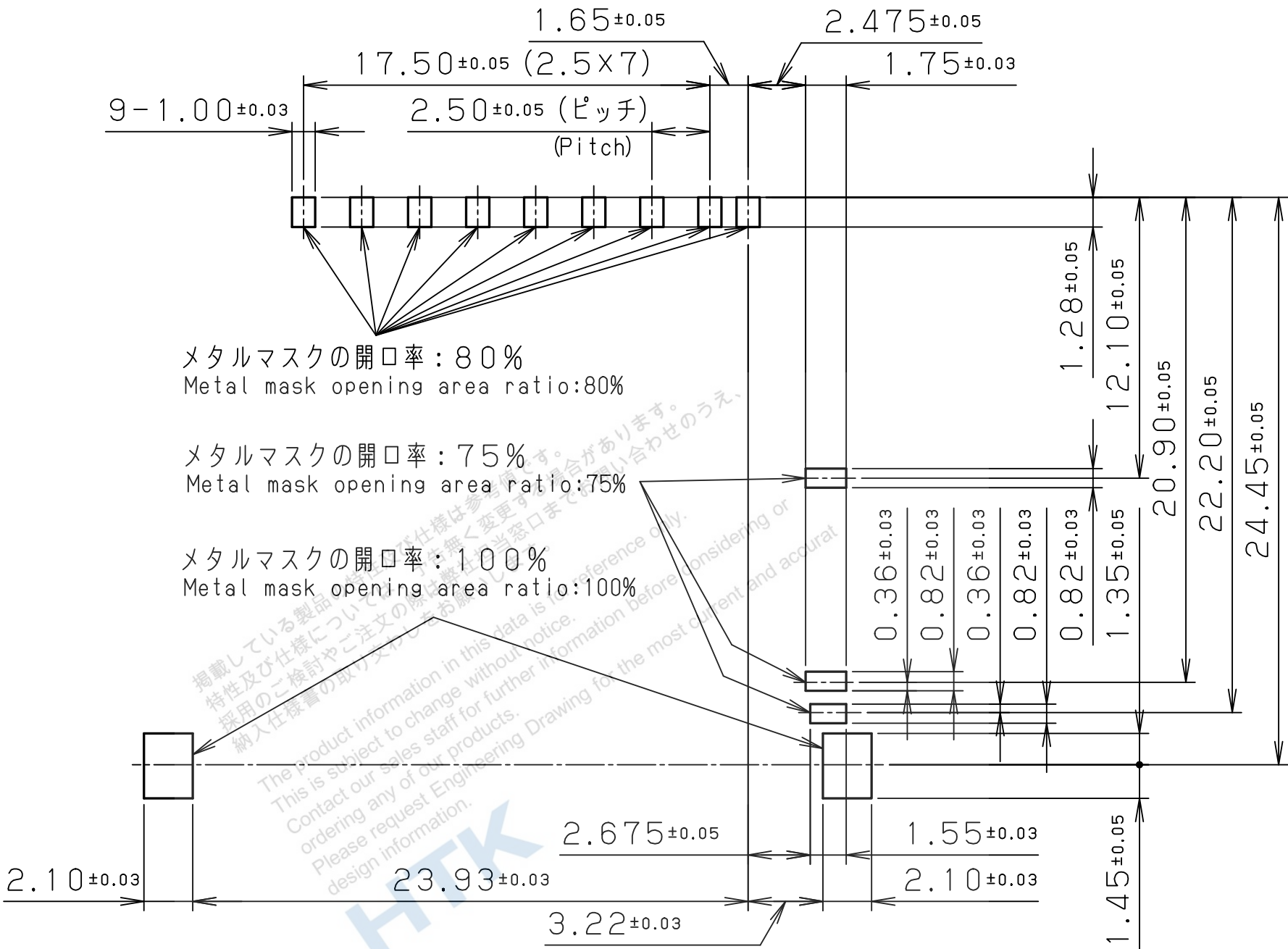
改訂 L.T.R.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法 3RD. A. P	HTK 本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.					
製図 DR.	設計 DE.	計検 CHK.	図検 CHK.	承認 APP.	名称 NAME	商品仕様図 SDメモリーカード用ソケット SDIO対応品 Sタイプ リバース・スタンドオフ0mm Product specification SD memory card socket applicable to SDIO S-type Reverse-type Stand-off 0mm			
					製番 PART NO.	AXA2S63062-M			

メタルマスク開口率の推奨仕様図

Metal mask opening area ratio recommendation specification

メタルマスク厚さ：120μm
Metal mask thickness:120μm

SDメモリーカード用ソケット SDIO対応 Sタイプ リバース
SD memory card socket applicable to SDIO S-type Reverse-type



掲載している製品仕様は参考用です。
The product information in this data is for reference only.
This is subject to change without notice.
Contact our sales staff for further information before considering or
採用のご検討やご注文は必ずお読みください。
Please request Engineering Drawing for the most current and accurate design information.

③									
②									
①									
改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
年月日 DATE Apr.05 (2011)		尺度 SCALE 3/1		単位 UNIT mm (INCH)	3角法 3RD. A. P	HTK 本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.			
製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.	名称 NAME	メタルマスク推奨仕様図 SDメモリーカード用ソケット SDIO対応品 Sタイプ リバース Matal mask recommendation processing SD memory card socket applicable to SDIO S-type Reverse-type			
					製番 PART NO.	AXA2S63062-M			